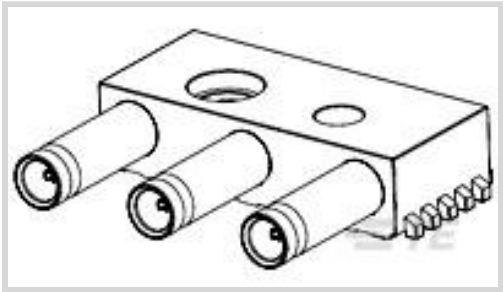




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: Siemax

射频连接器种类: 插座

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 锁扣快速锁定

工作频率: 5 GHz

产品特性

产品类型特性

射频接口	Siemax
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	2
同轴端子数	2

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	青铜

端接特性

--	--



PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
射频连接器耦合机制	锁扣快速锁定
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带
尺寸	
PCB 的外形高度	6.4 mm[.251 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
工作频率	5 GHz
包装特性	
封装方法	Reel
其他	
电介质材料	PTC

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (.2% in 3428664) Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

1.0-2.3 Jack 3 posn Siemax, SMD solder

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_619401-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_619401-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_619401-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本